

# 直近決算の状況

半導体製造装置		上向き
半導体材料		前工程はモタモタ 後工程は成長
半導体メーカー		大底を打つ

# 半導体製造装置・テスト

企業名	対前年同期比	前四半期比
東京エレクトロン	△	○
スクリーン	◎	◎
ASML	×	×
AMAT	○	△
ディスコ	◎	◎
レーザーテック	◎	◎
アドバンテスト	×	×

◎: +20%以上

○: 前年以上  
前四半期以上

△: 前年未満  
前四半期未満

×: ▲20%以下

(経常利益ベース)

**ASMLは足踏み(一時的か?)。アドバンテスト以外は業績好調。  
将来の半導体需要増に向け、世界各国で設備投資が実施される。**

# 半導体材料

企業名	対前年同期比	前四半期比
信越化学	△	△
サムコ	×	×
東京応化工業	◎	△
フジミ	○	△
日本酸素HD	◎	○
レゾナック(後工程)	◎	◎

◎: +20%以上

○: 前年以上  
前四半期以上

△: 前年未満  
前四半期未満

×: ▲20%以下

(経常利益ベース)

**回復基調にあるも、半導体回復期の後ずれによりモタモタ。  
後工程は成長局面に入る企業が多い。**

# 半導体メーカー・ファウンドリ

	企業名	対前年同期比	前四半期比
半導体メーカー メモリ	サムスン	×	○
	SKハイニクス	◎	◎
	マイクロン	◎	◎
半導体メーカー ロジック	エヌビディア	◎	◎
	Intel	○	×
	Texas Instruments	×	×
ファウンドリ	TSMC	○	△

◎: +20%以上

○: 前年以上  
前四半期以上

△: 前年未満  
前四半期未満

×: ▲20%以下  
(経常利益ベース)

**主要メモリ企業は大底を打つ。  
民生機器需要向け(スマホ・PC)で回復の兆し。**

# 半導体フロー

